CIBF2016: 12.ª Feria Internacional de Baterías de China

Centro de Convenciones y Exposiciones de Shenzhen, 24 a 26 de mayo de 2016

La 12.ª edición de la Feria Internacional de Baterías de China (CIBF2016) dio comienzo el pasado 24 de mayo de 2016 en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Shenzhen. La CIBF, organizada por la Asociación Industrial de Fuentes de Alimentación de China, no solo es la primera marca registrada de China en el ámbito de las exposiciones y conferencias sobre baterías, sino que además es la feria más grande del mundo dedicada a esta temática. La CIBF2016 ocupó una superficie de 82 500 m^2, contó con más de 4000 estands y atrajo a más de 1135 delegados y 40 000 visitantes procedentes de más de 50 países y regiones.

Telsonic expuso en la feria tres de sus productos principales, concretamente el vanguardista TSP 750E con su tecnología patentada de soldadura torsional, el TS3, que es una versión nueva del prestigioso sistema de soldadura de hilos de cables Telso®Splice con 3,6 kW de potencia, y el MPX, un sistema para la soldadura de metal también de 3,6 kW. Dado que el tema principal de la feria eran las baterías, muchos visitantes se interesaron por el sistema de soldadura de metal MPX.

Gracias a su participación en la CIBF, Telsonic pudo demostrar su experiencia en aplicaciones con baterías, la calidad de primera categoría mundial de sus productos y la profesionalidad de su equipo. Los visitantes quedaron gratamente impresionados. No solo tuvimos ocasión de encontrarnos con algunas de nuestras cuentas principales, sino también de fortalecer el contacto con muchos clientes potenciales. Participar en la CIBF2016 fue todo un éxito para Telsonic.

Autor: Ricky Lai, General Manager TELSONIC China